

Excellent thermal conductivity
高导热

Excellent Voltage resistance
高耐压

High cost performance
优良性价比

Features 特点

- 良好的导热性能, 0.8W/m.K
- 良好的绝缘性能
- 优良的尺寸稳定性
- 电磁波的屏蔽性
- 良好的机械加工性
- 优良性价比
- Excellent thermal conductivity, 0.8W/m.K
- Excellent insulating ability
- Excellent dimensional stability
- Excellent electromagnetic shielding
- Excellent Machinability
- High cost performance

Application 应用

- LED照明电路、电源电路、固态继电器、厚膜混合集成电路等。
- LED lighting、Power supply、Solid relay、Thick film hybrid integrated circuits etc.

Remarks 备注

- 不应在温度(高于30℃)、湿度(相对湿度在70以上)较高的环境中长时间储存。
- Should not be stored at a high temperature(higher than 30℃) and high humidity (humidity above 70%) for a long time.

category 类别	Cu 导电铜箔	Base metalplate 金属基材	Dielectric Layer 介质层	Masking Film 保护膜	Standard Size 标准尺寸
Type 类型	15um 18um 25um 35um 70um	0.6~1.8 mm	50~150 um	≤100℃蓝膜 ≤180℃绿膜 ≤180℃深棕色	1000mm *1200mm

Note: Other sheet size and thickness could be available upon request.
可根据客户要求提供其它尺寸和厚度

General Properties 一般特性

测试项目 Test Item	单位 Unit	测试方法 Test Condition (IPC-TM-650)	处理条件 Treatment Condition	规格值 Specification	典型值 Typical Value
剥离强度(35μm) Peel Strength	N/mm	2.4.8	热应力后 After thermal stress	≥1.05	1.63
热应力 Thermal Stress	S	2.4.13.1	未蚀刻 Unetched	≥30无分层 (288℃)	30s (288℃)
导热系数 Thermal Conductivity	W/m.k	ASTM-D5470	A	≥1.0	0.8
燃烧性 Flammability	-	UI-94	UI-94	V-0	V-0
体积电阻率 Volume Resistivity	MΩ·cm	2.5.17.1	C-96/35/90	≥1 × 10 ⁶	1.4 × 10 ⁸
表面电阻率 Surface Resistivity	MΩ	2.5.17.1	C-96/35/90	≥1 × 10 ⁴	7.3 × 10 ⁷
耐压测试 Hi-pot Test	V	IPC-TM-650	DC	-	5000
	V	IPC-TM-650	AC	-	3000
玻璃化转变温度 Tg(DSC)	℃	2.4.25	E-2/105	110 ± 5	110
漏电起痕测试 CTI	V	GB/T4207-2003/IFC	IEC60112	60	600
击穿电压 Dielectric Breakdown	kv	2.5.6	D-48/50+D-0.5/23	≥2.0	4.2
吸水率 Water absorption	%	2.6.2.1	D-24/23	≤0.50	0.12
卤素含量 Halogen Content	cl	ppm	-	-	510
	br	ppm	-	-	220
	Cl+br	ppm	-	-	730